

择业与应聘指南 走向“三资”企业及驻华商社



作者：金旭强等著

出版社：天津：天津科学技术出版社

出版日期：1993.12

总页数：199

介绍：精选了具有代表性的自荐信、招聘试题及答案、表履填答范例,并对其要点进行解释和分析。附驻华商社录及应聘前需掌握的词汇。

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10711613.html>) 查找全本阅读方式

择业与应聘指南 走向“三资”企业及驻华商社 评论地址: <https://www.jiaokey.com/book/detail/10711613.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10711613.html>

书名：择业与应聘指南 走向“三资”企业及驻华商社